



THEMYS 产品线

YOUR VERSATILE PLATFORM



热分析&应用

凯璞科技不止生产仪器，更是全面的解决方案供应商。

我们从不认为单一的一款产品能够满足所有应用需求。因此SETARAM品牌研发了一系列具备不同特性的仪器以更好地满足您的应用需求。不论您专注于以下哪个研究领域，您都可以在凯璞科技的热分析产品线中找到最优的解决方案。



能源&环境

电池材料热稳定性;
生物质热解和燃烧;
二氧化碳吸附和其他气体或蒸气的吸附
煤炭组分分析;
核燃料和废料的热稳定性;



无机材料科学

陶瓷、矿物、建筑材料、纳米材料的组分分析和热稳定性评价;
金属的高温氧化，氧化物的还原;
相图，热膨胀，陶瓷和金属的烧结;



有机材料科学

聚合物和塑料的热稳定性和组分分析;
逆向工程、热循环、热解等工艺;



生命科学

药物材料：水含量，残留溶剂，
热稳定性，逆向工程;



过程安全

含能材料的热稳定性，热分解化学。

KEP 科技优势

每一台THEMYS热分析仪都贯彻了法国凯璞科技集团“Reimagine Material Characterization”的价值观，并落实于3个方面以满足用户的核心需求：**实验控制、仪器灵活性、数据质量。**

我们坚信这些解决方案可以最大化我们的用户价值。

基于我们研发团队多年的技术积累及项目经验，针对您的特殊需求，我们还可以提供独一无二的量身定制化解决方案。



定制化解决方案

基于模块化的设计便于升级及量身定制
丰富的定制方案历史数据库
客户需求直达定制研发团队

THEMYS 产品线

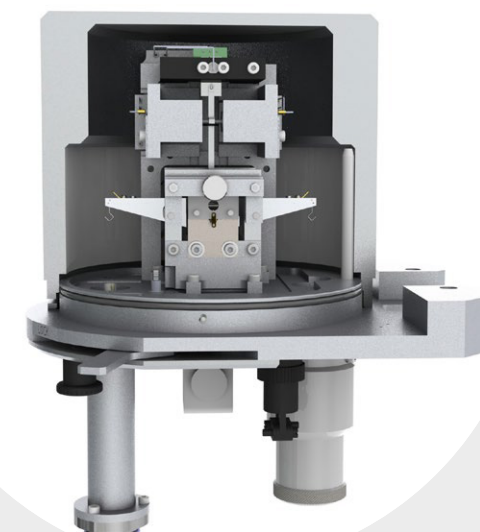
得益于对称式横梁天平结构，THEMYS系列热分析仪产品线兼具最高的灵敏度和最佳的稳定性，可以测试样品随温度或时间产生的最微弱的质量变化。

THEMYS系列中的大多数产品都采用了模块化的设计，这为用户提供更高的应用灵活性。它包括了带同步功能可以同时测量热流及样品质量变化的STA模块，或是与气体分析仪联用可进行逸出气体分析的模块，以及探测样品尺寸变化的TMA模块。

当样品发生相变时，水平式热天平会发生质量变化和温度信号的扰动，而垂直式设计则更具良好的稳定性。

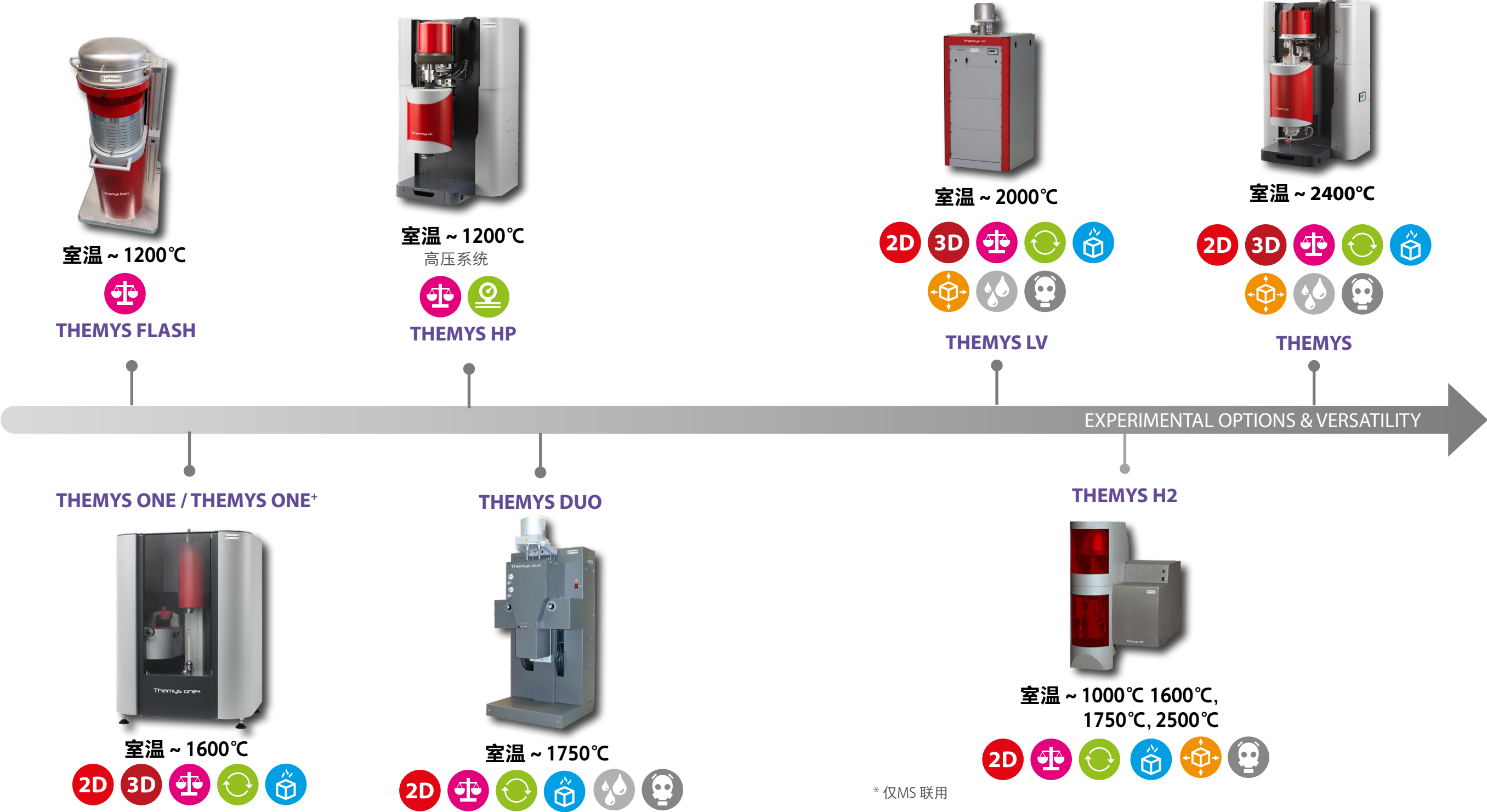
当使用悬挂方式时，可以使用非常细的挂丝将样品悬挂在天平上。它可以使质量变化信号随温度的漂移（也称为浮力效应）达到最小。

最后可配备的双炉体版本的悬挂式热天平，可以直接消除浮力效应的影响，从而达到最佳的稳定性，实现最高的测试精度。



THEMYS 产品线

我们拥有一系列热分析仪，可以在宽广的温度范围内对各种材料进行各类热分析表征。



CALISTO - 热分析软件

CALISTO 2.0作为行业标杆级软件，适用于SETARAM所有仪器设备及应用。CALISTO安装简洁，易于使用，包含两个独立程序：

- CALISTO 数据采集：用于热分析的控制及数据采集
- CALISTO 数据处理：用于热分析数据处理，不受仪器型号限制。

CALISTO软件包含百余种客户亟需的处理功能并不断完善，旨在为用户提供最为直观、灵活、高效的热分析数据处理工具。

访问calisto-software.com以了解更多Calisto 2.0软件的细节信息。

联用选项



FLEXI WET
湿度控制

(独立式气体发生器)



FLEXI HP MS
气体逸出

(高压质谱仪)

* 仅MS 联用

2D DSC - 差示扫描量热

测量热流、热焓和比热。

3D 3D卡尔维传感器

三维立体式热电偶堆，能收集高达95%的热量，可提供无以匹敌的准确度和精度。

TGA - 热重分析

测量样品重量增加或减少，热稳定性评估，热分解和气固反应。

STA - 同步热分析

TGA和DSC/DTA同步测试可进行更全面的热性能表征。

EGA - 逸出气体分析

与DSC,TGA或STA联用的气体分析技术可定性及定量分析逸出气体。如：FTIR, MS, GC-MS, FTIR/ MS或者FTIR/GC-MS。

湿度发生器

可与FLEXI WET或其他相对湿度配件联用。

TMA - 热机械分析

测量样品受热后的尺寸变化，热膨胀和烧结。

腐蚀性反应气氛

能够在各种复杂气氛下进行测试。

高压

高压操作。



超高温能力
单炉体最高可达2400℃

气氛选择多样化
多种载气及反应气可选

高精度，高灵活性
悬挂对称式上天平，专为TGA设计

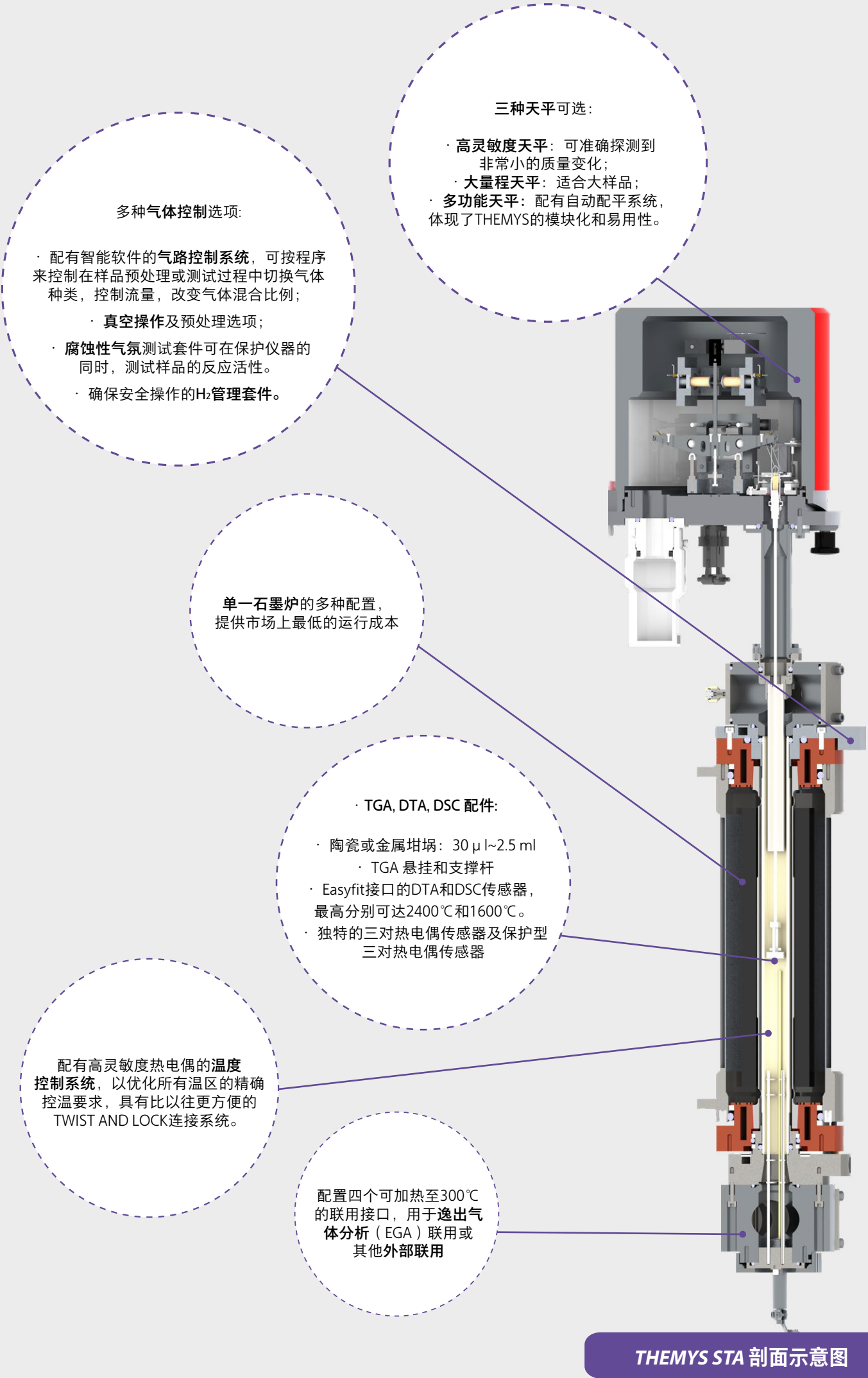
超高的准确性和灵敏度
三对热电偶DTA技术

模块化设计，适应多种需求
最高2400℃: TGA, DTA, TG-DTA, TMA
最高1600℃: DSC, TG-DSC

外部联用能力
可以和各类仪器联用，如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

基本参数		TGA	STA	
			DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC
温度范围(°C)		室温 ~ 2400	室温 ~ 2400	室温 ~ 1600
程控温度扫描速率 (°C/min)		0.01 ~ 100	0.01 ~ 100	
坩埚容积和最大样品尺寸		55 ~ 2 500 µl 或 高度: 20 直径: 14 mm, 不含坩埚	30 ~ 300 µl	80 ~ 100 µl
气路	单一气体选项	3路载气, 可选其中1路进气, 1MFC		
	混合气体选项	3路载气, 可选其中1路进气+1路辅助气, 2MFC		
	多路混合气体选项	3路载气, 可选其中1路进气+5路连接气体中选择3种混合成1路混气作为辅助气, 或1路纯气体作为辅助气, 4 MFC		
	氢气选项	3路载气 (包括1路氢气), 可选其中1路进气+1路辅助气, 2 MFC, 安全系统包括氢气和氧气浓度传感器和氮气吹扫管道		
	腐蚀性气体选项	3路载气, 可选其中1路进气, 1MFC+1 路腐蚀性, 不带质量流量控制		
真空		初级真空(< 5*10 ⁻² mbar), 二级真空可选		
天平		高灵敏度天平	多功能天平	大量程天平
量程 (mg)	小	+/- 5	+/- 200	+/- 300
	大	+/- 50	+/- 2 000, 自动配平	+/- 3 000
最大样品量(g)		35	35	100
热重基线漂移精度 (µg) ^c		+/- 3	-	-
天平分辨率 (µg)		0.00059	0.023	0.03
DTA/DSC		DTA, TG-DTA		DSC, TG-DSC
量热精度(%) ^{c,e}		+/- 2 % ^f		+/- 1 %
温度精度 ^{c,e}		+/- 0.8 °C		+/- 0.4 °C

b. 氮气气氛下; c. 典型数据 d. 与压力相关 e. 基于标准金属熔融; f. 需标定



多种气体控制选项:

- 配有智能软件的气路控制系统, 可按程序来控制样品预处理或测试过程中切换气体种类, 控制流量, 改变气体混合比例;
- 真空操作及预处理选项;
- 腐蚀性气氛测试套件可在保护仪器的同时, 测试样品的反应活性。
- 确保安全操作的H₂管理套件。

三种天平可选:

- 高灵敏度天平: 可准确探测到非常小的质量变化;
- 大量程天平: 适合大样品;
- 多功能天平: 配有自动配平系统, 体现了THEMYS的模块化和易用性。

单一石墨炉的多种配置,
提供市场上最低的运行成本

TGA, DTA, DSC 配件:

- 陶瓷或金属坩埚: 30 µl~2.5 ml
- TGA 悬挂和支撑杆
- Easyfit接口的DTA和DSC传感器, 最高分别可达2400℃和1600℃。
- 独特的三对热电偶传感器及保护型三对热电偶传感器

配有高灵敏度热电偶的温度控制系统,以优化所有温区的精确控温要求, 具有比以往更方便的TWIST AND LOCK连接系统。

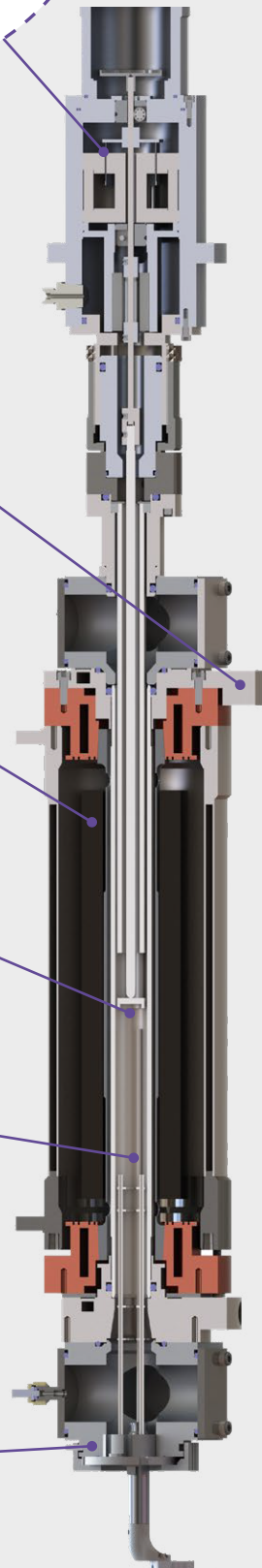
配置四个可加热至300℃的联用接口,用于逸出气体分析 (EGA) 联用或其他外部联用

THEMYS STA 剖面示意图



- 超高温能力**
单炉体最高可达2400℃
- 气氛选择多样化**
多种载气及反应气可选
- 高精度，高灵活性**
悬挂对称式上天平，专为TGA设计
- 超高的准确性和灵敏度**
三对热电偶DTA技术
- 模块化设计，适应多种需求**
最高2400℃: TGA, DTA, TG-DTA, TMA
最高1600℃: DSC, TG-DSC
- 外部联用能力**
可以和各类仪器联用，如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

基本参数		TMA模块
温度范围(°C)		室温 ~ 2400
程控温度扫描速率 (°C/min)		0.01 ~ 100
最大样品尺寸 (mm)		高度: 20 直径: 10
气路	单一气体选项	3路载气, 可选其中1路进气, 1MFC
	混合气体选项	3路载气, 可选其中1路进气 + 1路辅助气, 2 MFC
	多路混合气体选项	3路载气, 可选其中1路进气+ 5路连接气体中选择3种混合成1路混气作为辅助气, 或1路纯气体作为辅助气, 4 MFC
真空		初级真空(< 5*10 ⁻² mbar), 二级真空可选
TMA		
分辨率 (nm)		0.2
量程 (mm)		+/- 2



多种气体控制选项:

- 配有智能软件的气路控制系统, 可按程序来控制样品预处理或测试过程中切换气体种类, 控制流量, 改变气体混合比例;
- **真空操作及预处理选项;**
- **腐蚀性气氛测试套件**可在保护仪器的同时, 测试样品的反应活性。

垂直的TMA模块可安装在THEMYS主机上, 得益于低负载的应用, 可以更好地体现样品本身的性质。

该模块包括电磁悬挂系统和LVDT位移传感器

单一石墨炉的多种配置, 提供市场上最低的运行成本

探头和样品支架由石英, 氧化铝以及石墨制成, 可完成多种测试:

- 压缩
- 刺入
- 弯曲
- 拉伸
- 体膨胀

配有高灵敏度热电偶的**温度控制系统**, 以优化所有温区的精确控温要求, 具有比以往更方便的TWIST AND LOCK连接系统。

配置四个可加热至300℃的联用接口, 用于逸出气体分析(EGA)联用或其他外部联用

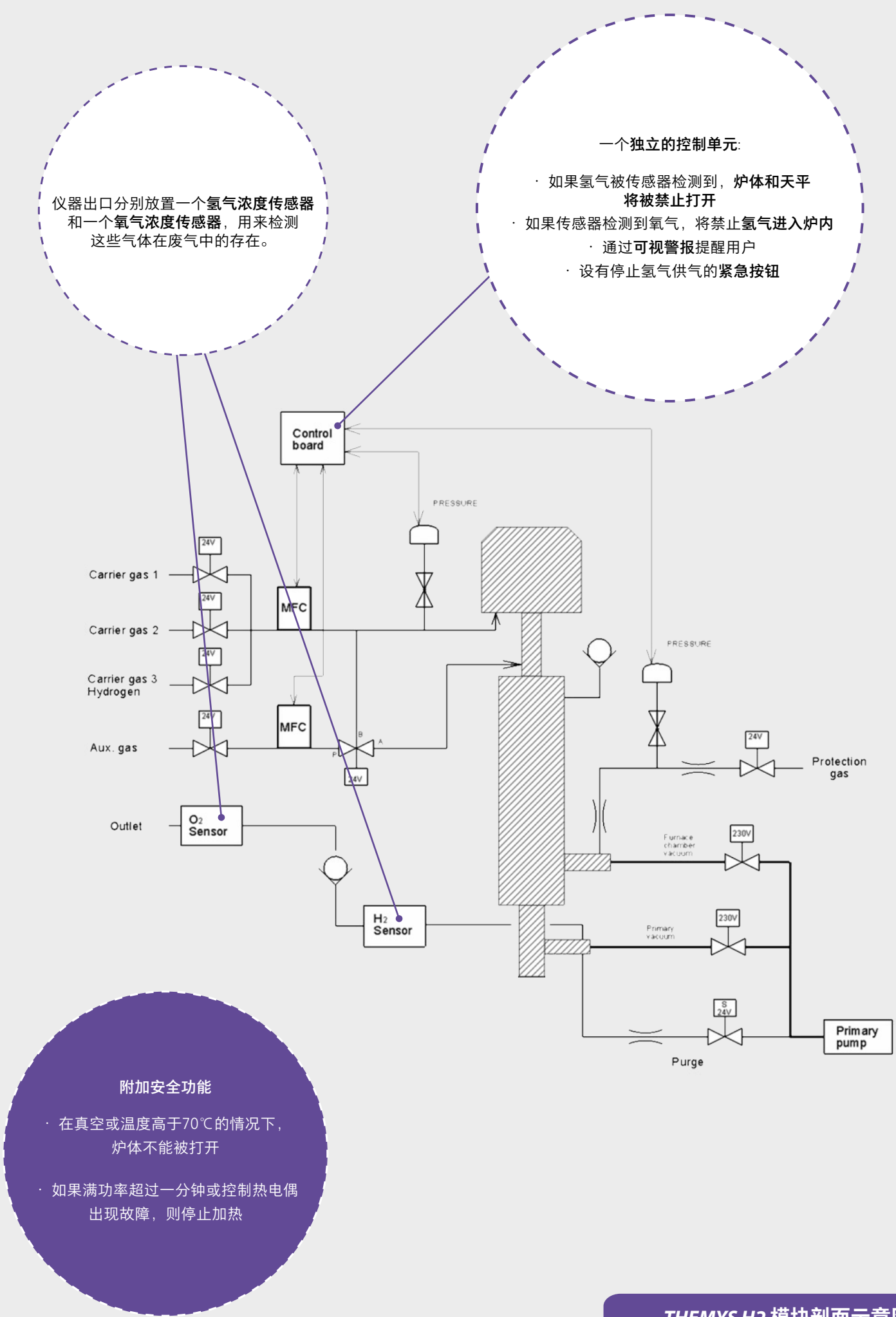
THEMYS TMA 剖面示意图



- 超高温能力**
单炉体最高可达1750℃
- 内置多重安全系统**
保证用户和仪器的安全操作
- 高精度，高灵活性**
悬挂对称式上天平，专为TGA设计
- 外部联用能力**
可以和各类仪器联用，如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS
- 超高的准确性和灵敏度**
三对热电偶DTA及DSC技术，最高可达1000℃
- 超高温DTA技术**
最高1750℃

基本参数	DTA	DSC	TGA	TMA
温度范围(℃)	室温 ~ 1 750	室温 ~ 1 600/1 000	室温 ~ 1750	室温 ~ 1750
程控温度扫描速率 (°C/min)	0.01 ~ 100			
坩埚容积或最大样品尺寸	30 ~ 300 µl	80 ~ 100 µl	55 ~ 2 500 µl 或 高度: 20 直径: 14 mm, 不含坩埚	高度: 20 mm 直径: 10 mm
气路	3路载气（包括1路氢气），可选其中1路进气+ 1路辅助气, 2 MFC, 安全系统包括氢气和氧气浓度传感器			
真空	二级真空(< 5*10 ⁻² mbar), 耐氢真空泵			
MEASUREMENTS	DTA	DSC	TGA	TMA
量程			+/- 20 mg +/- 200 mg	+/- 2 mm
最大样品量(g)	35			
分辨率	0.4µW	1µW	0.002 µg 0.02µg	0.2 nm
量热精度(%)	1.4% ^{b,c}	0.9% ^b	+/-0.06% ^d	+/-0.08 10 ⁻⁶ /°C ^e
温度精度	0.35°C ^{b,c}	0.7°C ^b		

a. µV=微伏，以mW为单位的值取决于所用传感器的类型; b.基于金属标准样品熔融; c.需标定; d.基于标准样品分解; e.基于蓝宝石标准样品的热膨胀测量.



THEMYS H2 模块剖面示意图

THEMYS ONE
THEMYS ONE⁺

高温性能

单炉体即可轻松达到1150℃或1600℃的高温

高灵敏度天平检测微小质量变化
专为热重设计

即插即用的可更换传感器

可进行TGA, TG-DSC, TG-DTA测试及3D高灵敏度量热/比热测量

外部联用能力

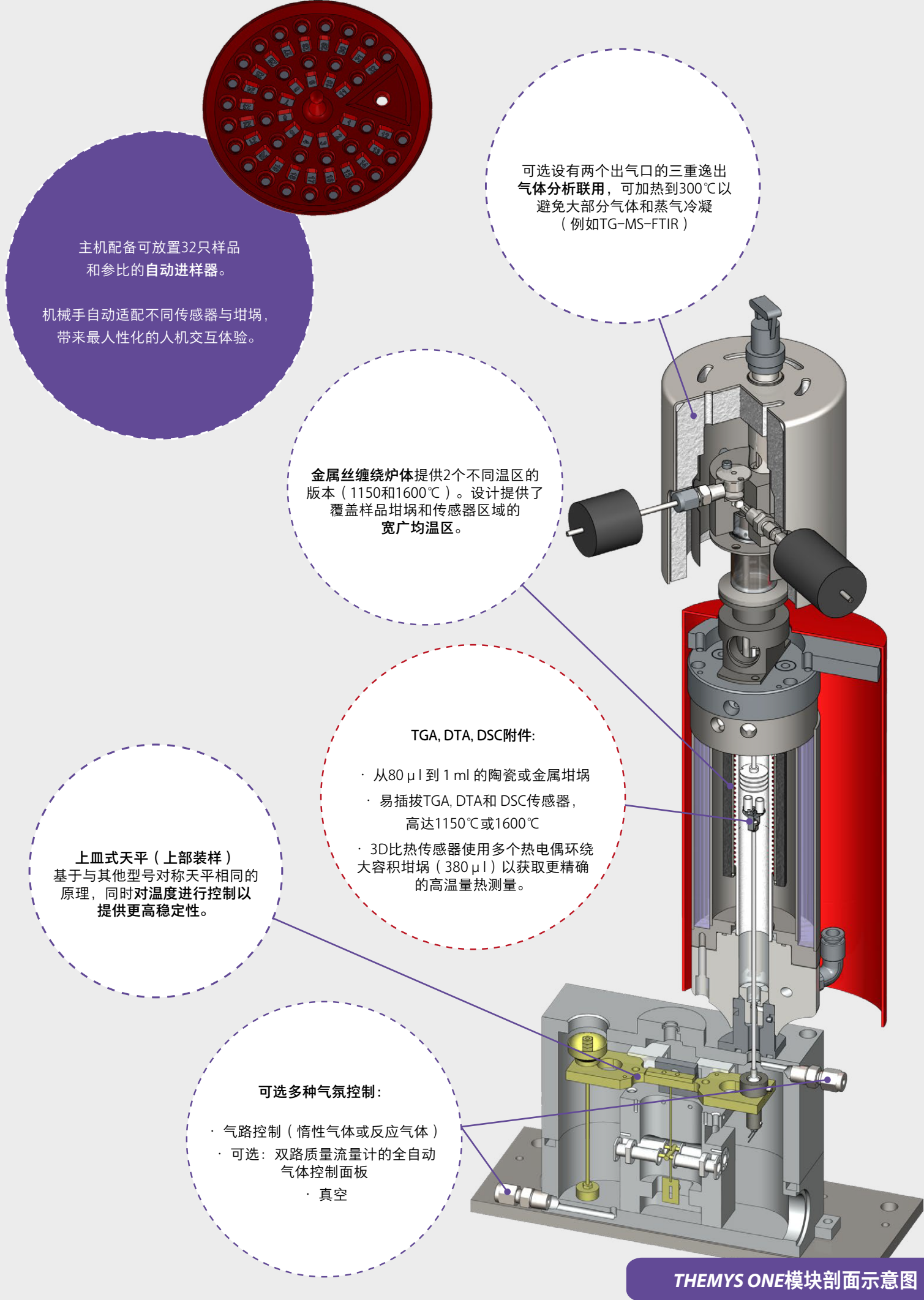
可以和各类仪器联用, 如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

32位自动进样器

THEMYS ONE⁺ 版本

基本参数		TGA	STA	DTA/DSC
温度范围(°C)		室温 ~ 1 150 室温 ~ 1 600		
程控温度扫描速率 (°C/min)		0.01 ~ 100		
炉体冷却		30 min (1 150 ~ 50°C) 32 min (1 600 ~ 50°C)		
气路		标准版：2个进气口（ 惰性气体或反应气体 ） 可选：3路载气之一（ 流量最高200ml/min ）与 独立辅助气混合（ 流量最高16ml/min ）		
真空		< 10 ⁻¹ mbar. 可选控制真空度低至30 mbar操作		
重量(kg)		60		
尺寸(H / W / D)		700 / 500 / 440 mm		
天平				
最大量程 (g)		20		-
测量范围 (mg)		+/- 1 000; +/- 200		-
天平分辨率 (µg)		0.02		-
DTA/DSC				
DSC 传感器分辨率 (µW)		-	0.4 / 10 取决于传感器	
3D 比热传感器—比热准确度		-	2 % ^a	

a. 实验数值取决于所测材料类型



THEMYS ONE模块剖面示意图

THEMYS DUO



超高温性能
高达1750℃的双炉体

最高准确度的悬挂式对称天平
消除漂移和浮力影响，优化气体与样品的相互作用

模块化设计
高达1750℃的: TGA, DTA, TG-DTA
高达1600℃的: DSC, TG-DSC

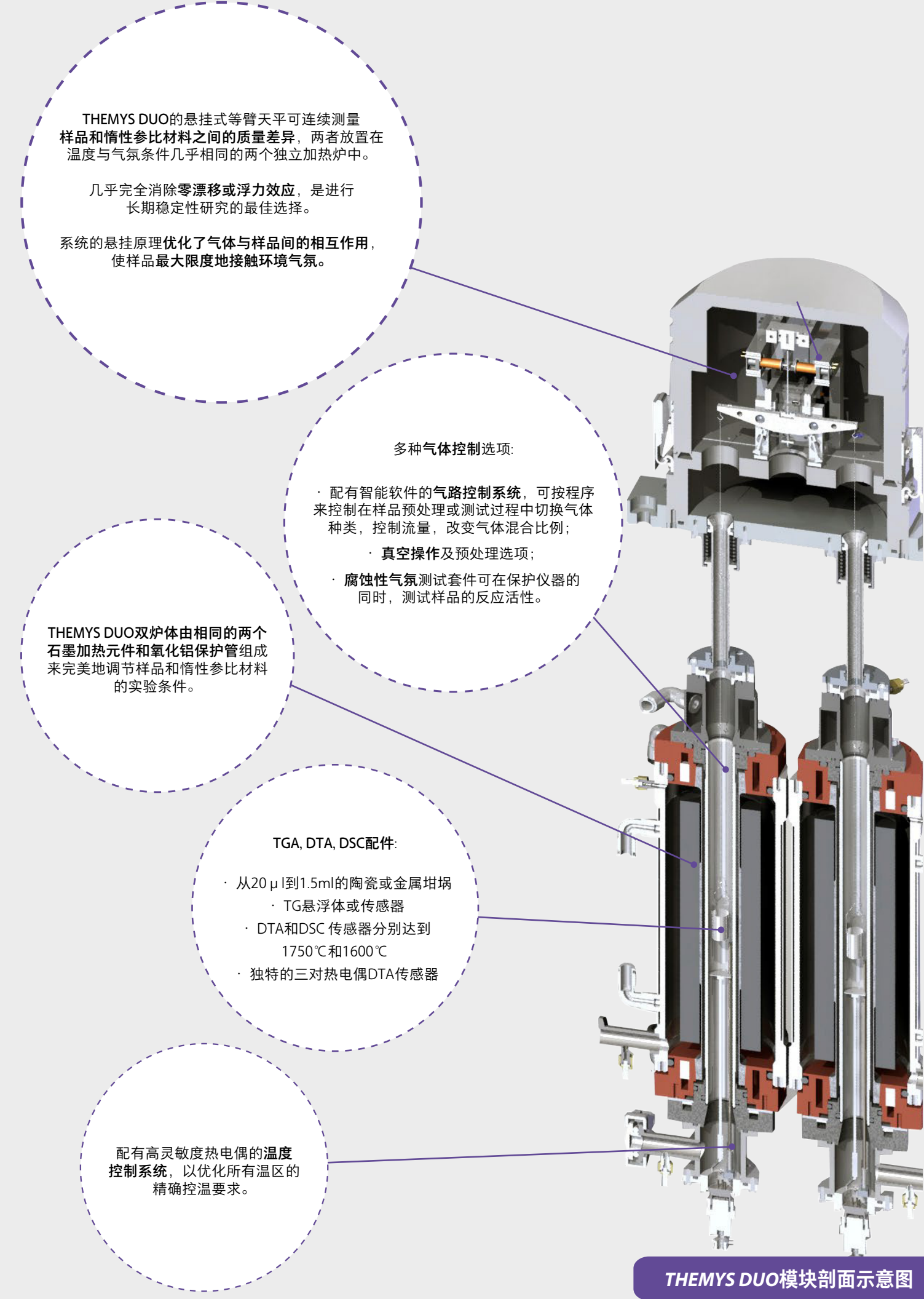
超高的准确性和灵敏度
三对热电偶DTA及DSC技术

多种气氛条件
多种载气和反应气体可选

外部联用能力
可以和各类仪器联用，如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

基本参数		TGA	STA	
			DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC
温度范围(°C)		室温 ~ 1750	室温 ~ 1750	室温 ~ 1600
程控温度扫描速率 (°C/min)		0.01 ~ 100		
坩埚容积和最大样品尺寸		55 ~ 1 500 µl 或 高度: 20 直径: 14 mm, 不含坩埚	20 ~ 300 µl	75 ~ 110 µl
气路	单一气体选项	3路载气, 可选其中1路进气, 1MFC		
	混合气体选项	3路载气, 可选其中1路进气 + 1路辅助气, 2 MFC		
	腐蚀性气体选项	带1个质量流量计MFC的1路载气 (3个接口) 及 1路不带质量流量计控制的腐蚀性气体管路		
真空		初级真空(< 5*10 ⁻² mbar), 二级真空可选		
重量 (kg)		145		
尺寸 (H / W / D)		170 / 60 / 55 cm		
天平				
量程 (mg)	小	+/- 20		
	大	+/- 200		
最大样品量(g)		35		
热重基线漂移(温度扫描) ^{b,c}		5 µg 最高1700 °C		
热重基线漂移精度 (µg) ^c		+/- 1		
天平分辨率(µg)		0.002		
DTA/DSC			DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC
量热精度 ^{c,e}		-	+/- 2 % ^f	+/- 1 %
温度精度 ^{c,e}			+/- 0.8 °C	+/- 0.4 °C
温度准确度 ^{c,e}			+/- 0.4 °C	+/- 0.25 °C

b. 在氮气环境下 c.标准数据 e.基于金属标准样品熔融 f.技术规格在校准后可能会发生变化



THEMYS DUO的悬挂式等臂天平可连续测量样品和惰性参比材料之间的质量差异，两者放置在温度与气氛条件几乎相同的两个独立加热炉中。

几乎完全消除零漂移或浮力效应，是进行长期稳定性研究的最佳选择。

系统的悬挂原理优化了气体与样品间的相互作用，使样品最大限度地接触环境气氛。

多种气体控制选项:

- 配有智能软件的气路控制系统，可按程序来控制样品预处理或测试过程中切换气体种类，控制流量，改变气体混合比例；
- 真空操作及预处理选项；
- 腐蚀性气氛测试套件可在保护仪器的同时，测试样品的反应活性。

THEMYS DUO双炉体由相同的两个石墨加热元件和氧化铝保护管组成来完美地调节样品和惰性参比材料的实验条件。

TGA, DTA, DSC配件:

- 从20 µl到1.5ml的陶瓷或金属坩埚
- TG悬浮体或传感器
- DTA和DSC 传感器分别达到1750℃和1600℃
- 独特的三对热电偶DTA传感器

配有高灵敏度热电偶的温度控制系统，以优化所有温区的精确控温要求。

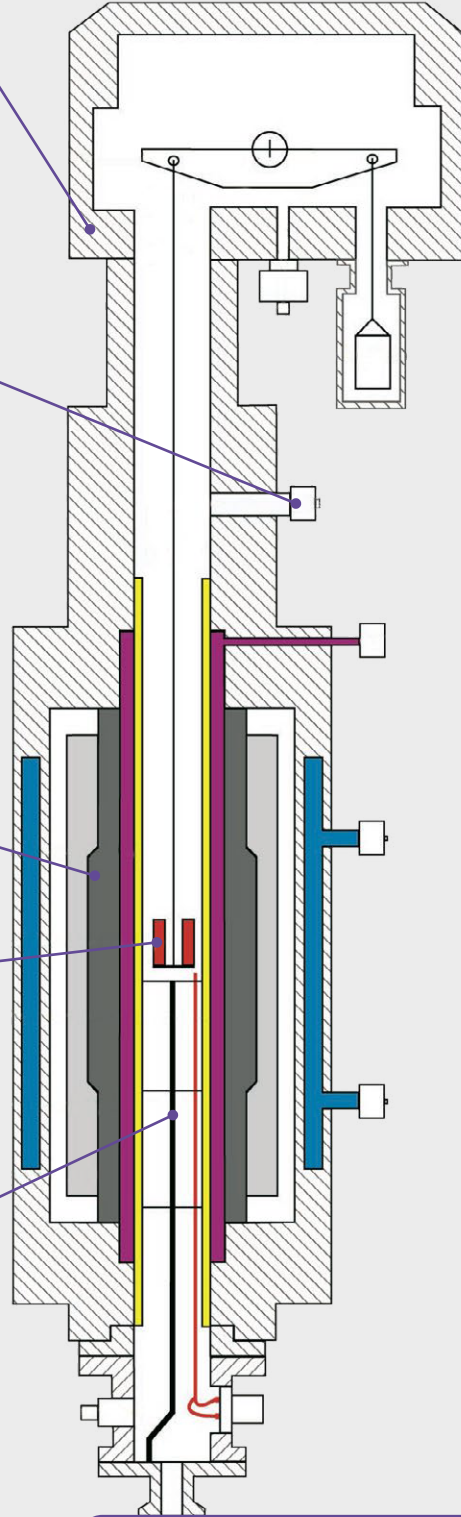
THEMYS DUO模块剖面示意图



- 超高温性能**
单炉体最高可达2000℃
- 大体积**
用于测试更大的样品
- 高精度，高灵活性**
悬挂对称式上天平，专为TGA设计
- 模块化设计，适应多种需求**
最高2000 °C: TGA, DTA, TG-DTA, TMA
最高1600 °C: DSC, TG-DSC
- TMA模块**
低负载的应用，可以更好地体现样品本身的性质
- 外部联用能力**
可以和各类仪器联用，如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS

基本参数		TGA	STA DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC	TMA
温度范围(°C)		室温 ~ 2000	室温 ~ 2000	室温 ~1600	室温 ~2000
程控温度扫描速率 (°C/min)		0.01 ~ 20			
坩埚容积和最大样品尺寸		4.5 ~ 18.1 ml 或 高度: 80 直径: 20 mm, 不含坩埚	220 ~ 500 µl	360 ~ 420 µl	高度: 50 直径: 15mm
气路	混合气体选项	3路载气, 可选其中1路进气 + 1路辅助气, 2 MFC			
	腐蚀性气体选项	3路载气, 可选其中1路进气, 1MFC + 1路腐蚀性气体管道没有质量流量控制			
真空		初级真空(< 5*10 ⁻² mbar), 二级真空可选			
天平					
量程 (mg)	小	+/- 200			
	大	+/- 2 000			
最大样品量(g)		100			
天平分辨率(µg)		0.02			
DTA/DSC			DTA, TG-DTA	DSC, TG-DSC	
量热精度(%) ^{c,e}			+/- 2		
温度准确度 ^{c,e}			+/- 1		
TMA					
分辨率 (nm)					1.6
测量范围 (mm)					+/- 6

b. 氮气气氛下; c. 典型数据 e. 基于金属标准样品熔融; 参数可能会有变化



通过精心设计，THEMYS LV的悬挂式天平是极为可靠的，可适应较重样品的大幅质量变化。

系统的悬挂原理优化了气体与样品间的相互作用，使样品最大限度地接触环境气氛。

与THEMYS一样，THEMYS LV天平模块可以与一个用于热膨胀测量的垂直TMA模块相互切换。

多种气体控制选项:

- 配有智能软件的气路控制系统，可按程序来控制在样品预处理或测试过程中切换气体种类，控制流量，改变气体混合比例；
- 真空操作及预处理选项；
- 腐蚀性气氛测试套件可在保护仪器的同时，测试样品的反应活性。

THEMYS LV的炉体是热分析仪市场上最大的。THEMYS LV具备较大均温区，可以对直径为20mm、高度80mm的样品进行高精度测试。

结合多种配置的单一石墨炉可以适应各种测试条件并提供多种热分析数据。

TGA, DTA, DSC配件:

- 从220 µl到18.1ml的陶瓷或金属坩埚
- TG挂丝或传感器
- DTA和DSC传感器测试温度分别达到1750℃和1600℃

配有高灵敏度热电偶的温度控制系统，以优化所有温区的精确控温要求。

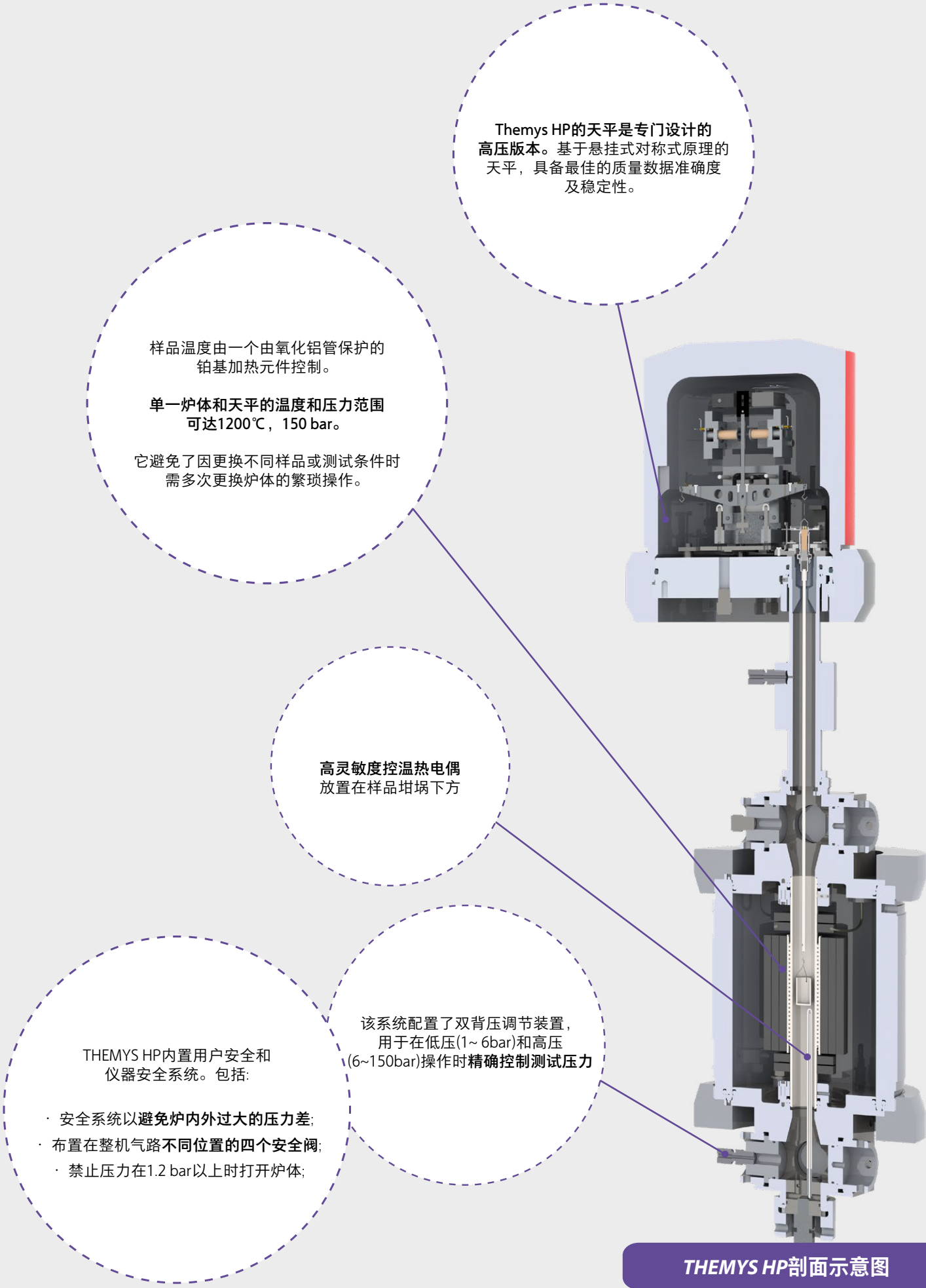
THEMYS LV剖面示意图



- 高温和高压性能**
单炉体可达实现高温1200℃和高压150 bar，模拟真实的反应条件
- 高精度和多功能性**
高性能悬挂对称天平专为TGA应用而设计
 - 连续测量样品质量变化
 - 大幅削减TGA信号背景噪音，减少漂移
 - 优化气体和样品的相互作用
- 安全性**
符合欧洲压力设备标准2014/68/EU –第2组气体(非爆炸性、非易燃、无毒)

基本参数		
温度范围(°C)		室温 ~ 1200
程控温度扫描速率 (°C/min)		0.01 ~ 100 ^a
坩埚容积和最大样品尺寸(μl)		1300
气路	单气流选项	3路载气，可选其中1路进气, 1MFC
	高级气体面板选项	3路载气，可选其中1路进气 + 1路辅助气, 2 MFC
真空		一级真空 (< 1 mbar) ， 强制真空(< 5*10 ⁻² mbar)
天平		
量程 (mg)	小	+/- 200
	大	+/- 2000
最大样品量(g)		35
热重基线漂移(温度扫描) ^c		+/- 200 μg
天平分辨率(μg)		0.0023

a. Patm值可能会因压力而异; c. 典型数据

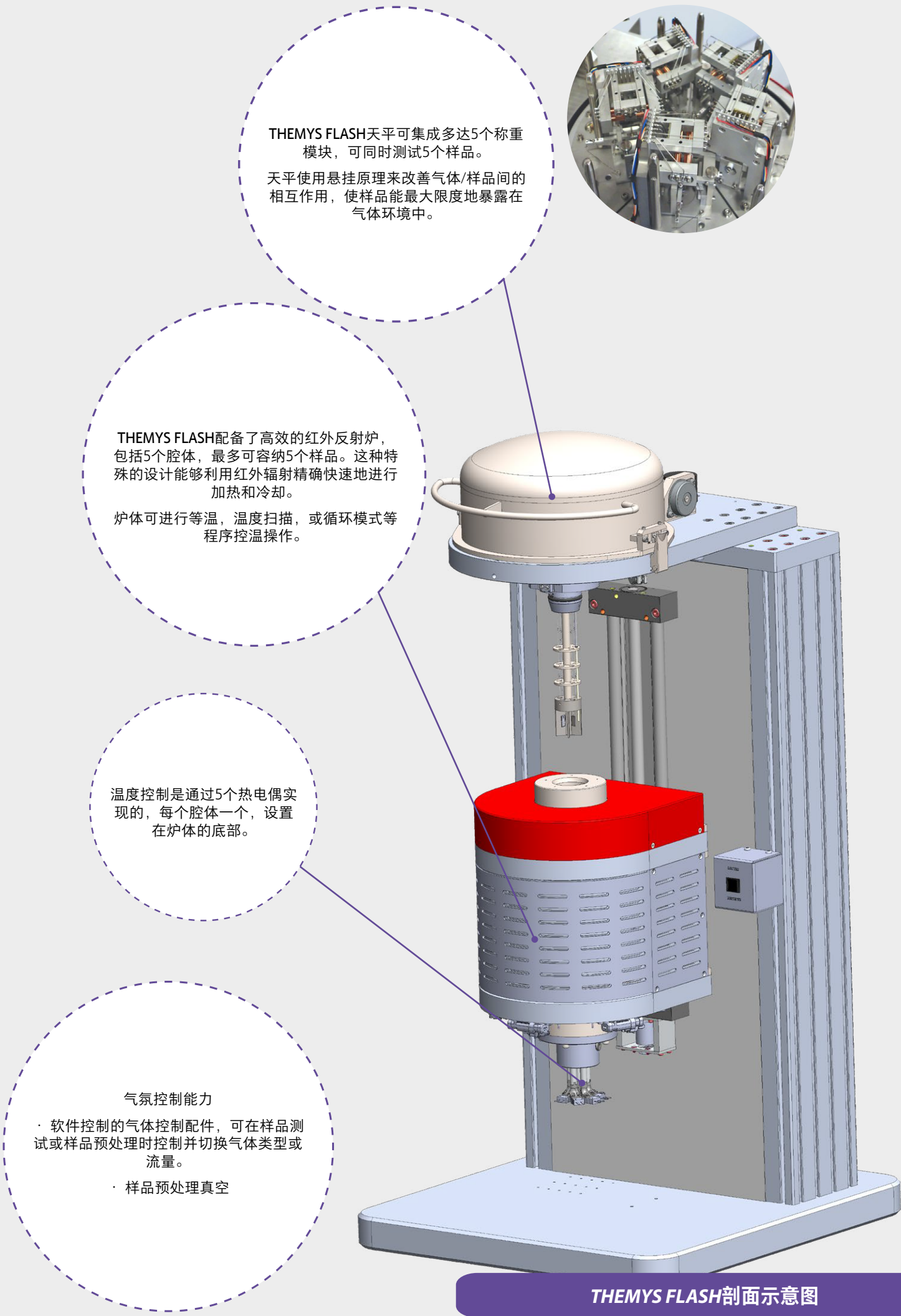


THEMYS HP剖面示意图



- 同步测量**
灵活的天平构架，配置多达5个称重模块
- 高精度，高灵活性**
悬挂对称式上天平，专为TGA设计
- 快速加热和冷却**
独特的红外反射炉设计
- 快速温度循环功能**
真实模拟材料的老化条件
- 气氛选择多样化**
可在氧化性、惰性气氛或真空条件下工作

基本参数		
温度范围(°C)		室温 ~ 1 200
程控温度扫描速率 (°C/min)		最高 600
冷却时间		<1 min 从 1200 ~ 1000°C 15 min 从 1000 ~ 200°C 15 min 从 200 ~ 70°C
最大样品尺寸		15x12 mm (矩形样品) 12 mm 直径 (片状)
气路		惰性或氧化性气氛
真空		初级真空(< 5*10 ⁻² mbar)
天平		
多模块天平		可选购1~5个称重模块，可进一步升级
量程 (mg)	小	+/- 20
	大	+/- 200
最大样品量(g)		35
天平分辨率（小量程）(μg)		0.0023



THEMYS FLASH剖面示意图



瑞士 - 法国 - 中国 - 美国 - 印度 - 中国香港

更多详情请登入: www.setaramsolutions.com 或 setaram@kep-technologies.com

